DERWENT-ACC- 1973-35966U

NO:

**DERWENT-** 197325

WEEK:

COPYRIGHT 2009 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Insulated bus bar prodn by laminating conductor with

resin layers contq fibrous insulation

PATENT-ASSIGNEE: HITACHI WIRE AND CABLE LT[HITD]

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE

**JP 73019708 B** JA

APPLICATION-DATA:

PUB-NO APPL-DESCRIPTOR APPL-NO APPL-DATE

JP 73019708BN/A 1968JP-040411 June 12, 1968

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 73019708 B

### **BASIC-ABSTRACT:**

Prod. of an insulated bus bar comprises impregnating a fibrous insulation material with a liquid hardening-type synthetic resin, and preheating the impregnated insulation material at temp. at which the synthetic resin will not cure and then laminating the insulation material and platelike conductors alternately and heating and compressing them to harden the synthetic resin and thus combine the whole into one united body. The insulated bus bar is used as a feeder of electronic appliances, e.g. electronic computers or electronic exchangers. It has excellent electric props. e.g. voltage resistance. Pref. the fibrous insulation is glass fibres, glass cloth, asbestos, asbestos cloth, etc. The hardening-type synthetic resin is epoxy resin, polyester resin, phenol resin, etc. Teh platelike conductor is made of Cu, Al, etc.

TITLE- INSULATE BUS BAR PRODUCE LAMINATE CONDUCTOR RESIN LAYER

TERMS: CONTAIN FIBRE

DERWENT-CLASS: A85 L03 X12

CPI-CODES: A12-E; A12-S08A; L03-A01B; L03-H03;

# POLYMER-MULTIPUNCH-CODES-AND-KEY-SERIALS:

Multipunch Codes: 03- 140 143 226 308 309 431 440 441 477 623 627 722

51) Int · C1 · **52**日本分類 25(5) J 21 B 29 d 31/00 H 01 B 3/1860 B 4

19日本国特許庁

印特 許 出 願 公 告 昭48—19708

#### 特 許 報

**幽**公告 昭和 48 年(1973) 6 月 15 日

発明の数 1

(全2頁)

#### 函絶縁母線の製造方法

②1)特 願 昭43-40411

②出 願 昭43(1968)6月12日

72発 明 者 浜田義雄

日立市小木津町3500日立電線

株式会社日高工場内

百 竹内紘司

同所

願 人 日立電線株式会社 勿出

東京都千代田区丸の内2の1の2

邳代 理 人 弁理士 平田忠雄

#### 図面の簡単な説明

発明の詳細な説明

本発明は例えば電子計算機或いは電子交換機等 の電子機器類への給電用として使用される絶縁母 線の製造方法に係わるものである。

スクロス等の繊維質絶縁材に液状のエポキシ樹脂 等の熱硬化型合成樹脂を常温で含浸した後、該絶 縁材と板状導体との任意枚数を交互に積層せしめ、 然る後とれらを加熱加圧して前記合成樹脂を熱硬 化させることにより全体を結着一体化する方法が 25 明すると、まずガラスクロス等の繊維質絶縁材に 一般に知られている。

しかし乍らこのような方法では上記合成樹脂の 粘度が高いこと、或いは合成樹脂の繊維質絶縁材 に対する浸透性が低いこと等の理由から該合成樹 脂が繊維質絶縁材全体に充分に浸透されず表面の 30 層する。然る後これらを図中矢印で示したよりに みに塗布された格好で硬化してしまうことが往々 にしてあつた。

従つて以上のような製造方法で製造された絶縁 母線ではその絶縁材中にピンホール等の空隙を潜 圧が印加された場合絶縁中にボイドコロナが至極 発生し易く耐電圧特性等の電気特性が著しく劣る 2

と共に導体相互間の電気容量が各相間で不均一に なる欠点がある。

又上記液状熱硬化型合成樹脂の粘度を下げるた めの解決策として加熱により粘度を低くした合成 5 樹脂を繊維質絶縁材に含浸する方法も考えられる が、長時間の含浸作業中には合成樹脂が熱硬化し てしまい到底工業的な方法とは言えなかつた。

本発明の目的とするところは以上述べたような 欠点を解消して電気特性の優れた絶縁母線の製造 10 方法を提供することにあり、その要旨とするとこ ろは繊維質絶縁材に液状の硬化型合成樹脂を含浸 せしめた後、該合成樹脂がキユアしない範囲内で これに予じめ予熱処理を施し、然る後上記絶縁材 と板状導体との複数枚を交互に積層せしめ、これ 図は本発明製造方法の一実施例説明図である。 15 らを加熱加圧して前記合成樹脂を硬化させること により全体を結着一体化させることを特徴とする 絶縁母線の製造方法にある。

上記に謂う繊維質絶縁材としては例えばガラス 繊維、ガラス布、石綿、石綿布等が使用され、硬 従来のこの種絶縁母線の製造方法としてはガラ 20 化型合成樹脂としては例えばエポキシ樹脂、ポリ エステル樹脂、フエノール樹脂等が用いられる。 板状導体としては例えば銅、アルミニウム等が用 いられる。

> 次に図面により本発明製造方法の一実施例を説 液状のエポキシ樹脂等の硬化型合成樹脂を含浸せ しめた後、該合成樹脂がキュアしない範囲内でと れに予じめ予熱処理(130℃で20分間)を施 した絶縁材1と板状導体2との複数枚を交互に積 加圧すると共に加熱して絶縁材1に含浸された合 成樹脂を硬化させることにより全体を結着一体化 する。

以上本発明の一実施例を図面と共に説明したが、 在させていることが極めて多く、該絶縁母線に電 35 上記絶縁材 1と 板状導体 2とを結着一体化する際 にこれら相互間に接着剤を介するときにはより一 層機械的に強固なものが得られることを付け加え

3

る。

斯様にして遂行される本実施例製造方法によれ は、従来の製造方法のように繊維質絶縁材に液状 の熱硬化型合成樹脂を含浸し、不充分な含浸状態 のまま該絶縁材と板状導体との任意枚数を交互に 5 の不良或いは導体相互間の電気容量の各相間にお 積層一体化するものとは異なり、まず繊維質絶縁 材に液状の硬化型合成樹脂を含浸可能なところま で充分に含浸せしめ、次に該合成樹脂がキユアし ない範囲内でこれに予熱処理を施して前回の含浸 で不充分であった部分をさらに含浸して、それか 10 これに予じめ予熱処理を施し、然る後上記絶縁材 らこの絶縁材1の複数枚と板状導体2の複数枚と を交互に積層せしめ、最後にこれらを加圧すると 共に加熱して繊維質絶縁材に含浸された合成樹脂 を硬化させることにより全体を結着一体化させる ことから、従来のように合成樹脂が繊維質絶縁材 15

中に充分浸透しない状態のままで結着一体させて しまうようなことがなく、従つて繊維質絶縁材中 にピンホール等の空隙発生の惧れは全くなくなり、 従来の欠点とされていた耐電圧特性等の電気特性 ける不均一等はすべて解消される。

## 砂特許請求の範囲

1 繊維質絶縁材に液状の硬化型合成樹脂を含浸 せしめた後、該合成樹脂がキユアしない範囲内で と板状導体との複数枚を交互に積層せしめ、これ らを加熱加圧して前記合成樹脂を硬化させること により全体を結着一体化させることを特徴とする 絶縁母線の製造方法。

